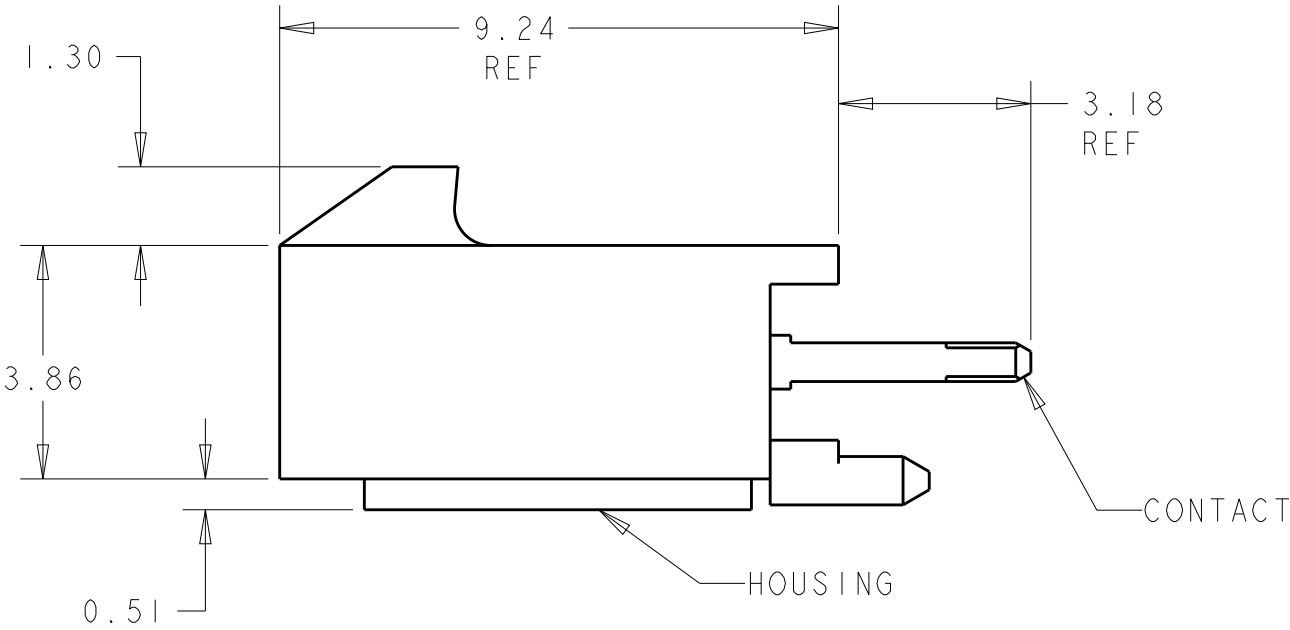
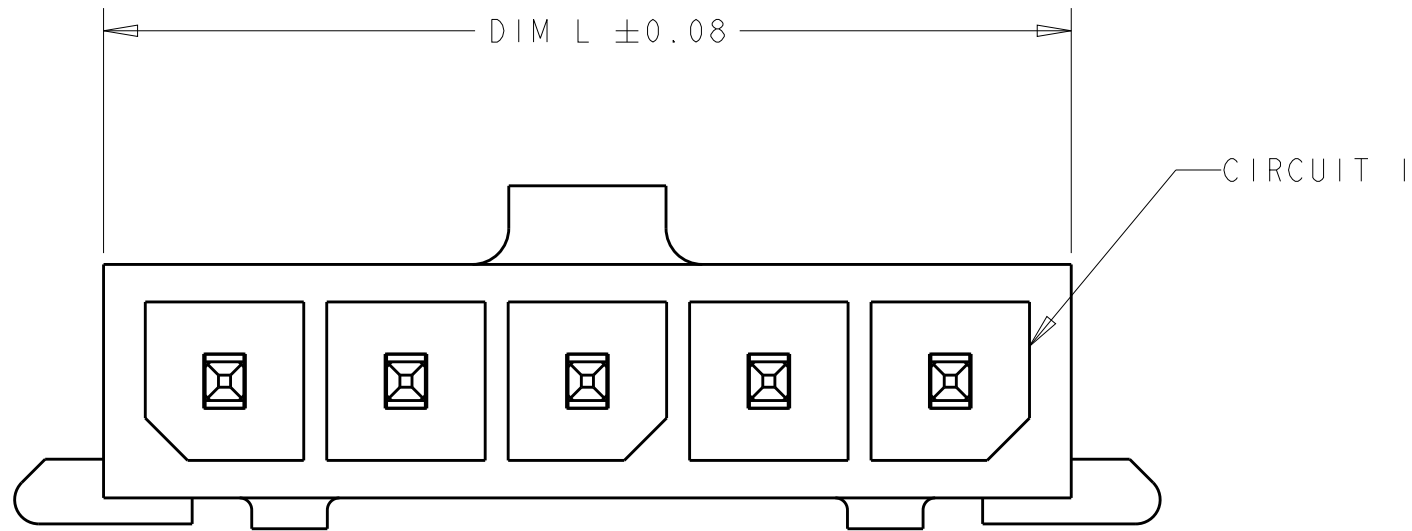
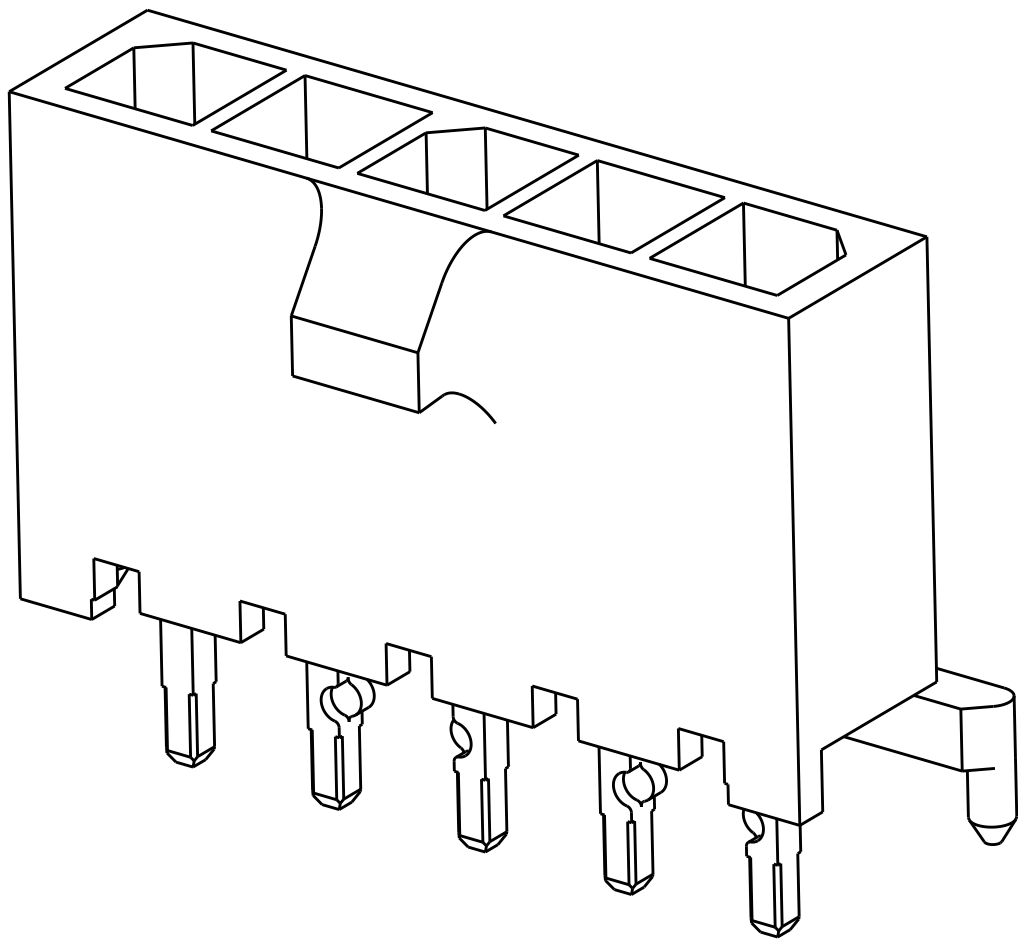
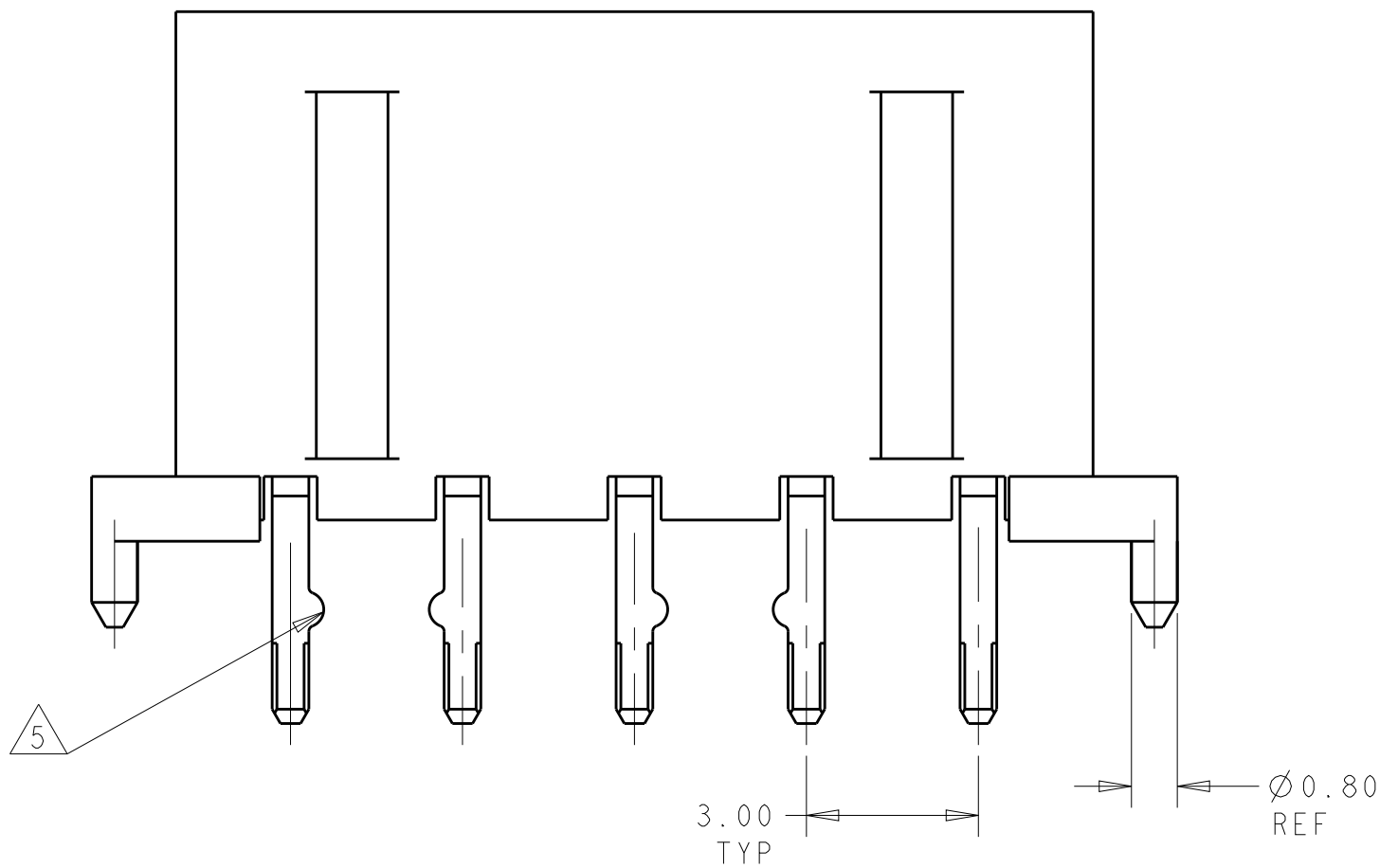


REVISIONS					
P.	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B2	REVISED PER ECR-16-011494	20JUN2017	NK	CX
	B3	REVISED PER ECR-16-017083	29DEC2017	C.X	D. Z

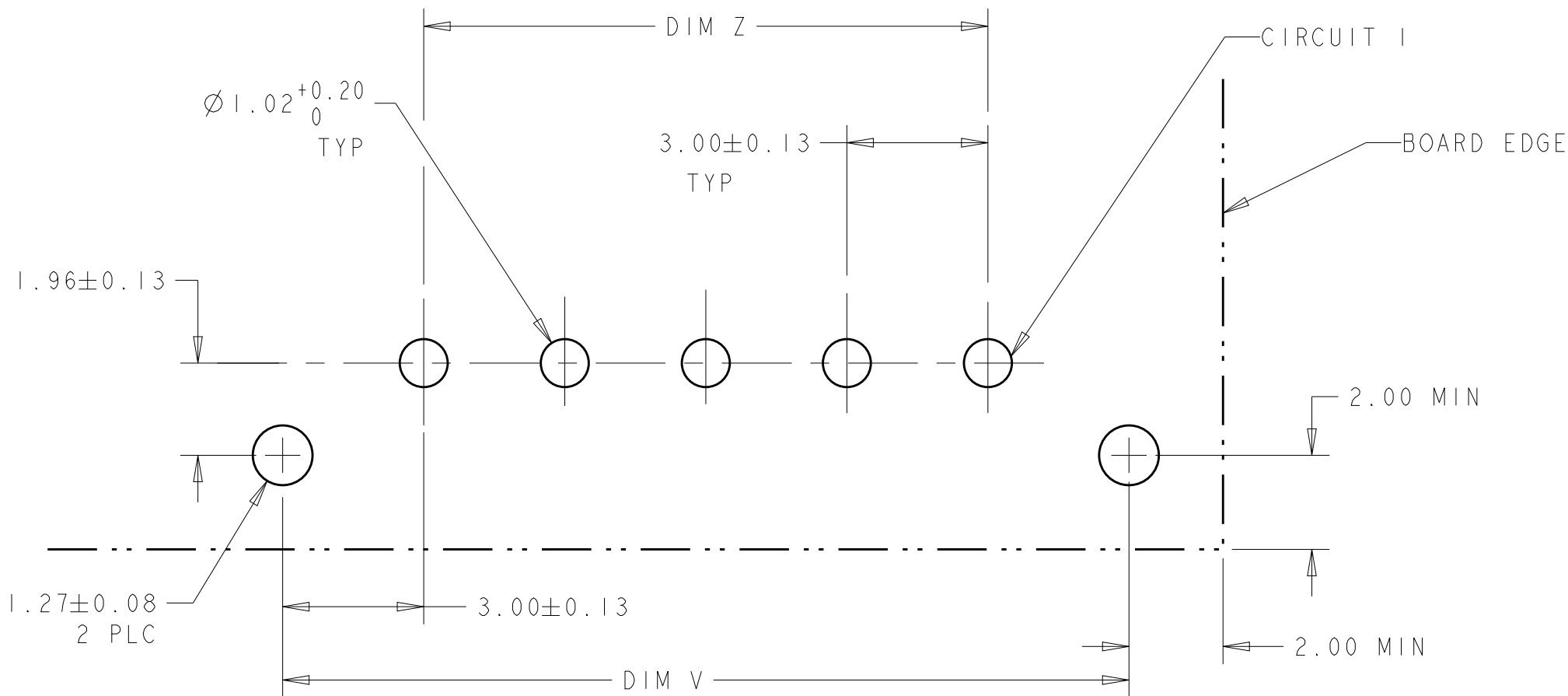


- 1 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-O RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
- 2 PLATING: CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 RETENTION BUMP FEATURES FACE EACH OTHER, TYPICAL
ALL CONFIGURATIONS.
- 6 PLATING: CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.



6	12,11,2,1	33.00	39.14	37.00	12	3-1445093-2
6	11,10,3,2	30.00	36.14	34.00	11	3-1445093-1
6	10,9,2,1	27.00	33.14	31.00	10	3-1445093-0
6	9,8,3,2	24.00	30.14	28.00	9	2-1445093-9
6	8,7,2,1	21.00	27.14	25.00	8	2-1445093-8
6	7,6,3,2	18.00	24.14	22.00	7	2-1445093-7
6	6,5,2,1	15.00	21.14	19.00	6	2-1445093-6
6	5,4,3,2	12.00	18.14	16.00	5	2-1445093-5
6	4,3,2,1	9.00	15.14	13.00	4	2-1445093-4
6	3,2	6.00	12.14	10.00	3	2-1445093-3
6	2,1	3.00	9.14	7.00	2	2-1445093-2

SUPERSEDED BY 3-1445093-2	2	12,11,2,1	33.00	39.14	37.00	12	~~3-1445093-2~~
SUPERSEDED BY 3-1445093-1	2	11,10,3,2	30.00	36.14	34.00	11	~~3-1445093-1~~
SUPERSEDED BY 3-1445093-0	2	10,9,2,1	27.00	33.14	31.00	10	~~3-1445093-0~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-9	2	9,8,3,2	24.00	30.14	28.00	9	~~2-1445093-9~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-8	2	8,7,2,1	21.00	27.14	25.00	8	~~2-1445093-8~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-7	2	7,6,3,2	18.00	24.14	22.00	7	~~2-1445093-7~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-6	2	6,5,2,1	15.00	21.14	19.00	6	~~2-1445093-6~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-5	2	5,4,3,2	12.00	18.14	16.00	5	~~2-1445093-5~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-4	2	4,3,2,1	9.00	15.14	13.00	4	~~2-1445093-4~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-3	2	3,2	6.00	12.14	10.00	3	~~2-1445093-3~~
SUPERSEDED BY 2-1445093-2	2	2,1	3.00	9.14	7.00	2	~~2-1445093-2~~



PCB LAYOUT COMPONENT SIDE 4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. ROOT CHK K. WHITAKER APVD C. JONES	10OCT2000 17-APR-2001 17-APR-2001	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.20 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		NAME VERTICAL THRU HOLE HEADER ASSY, 0.76 MIC GOLD CONTACTS, W/PCB PLZN FEATURE, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK(TM)	
MATERIAL		WEIGHT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO REV	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1		SHEET 1 OF 1 REV B3	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9